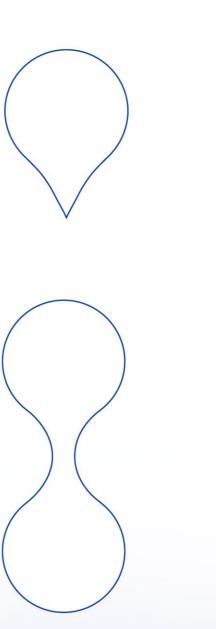
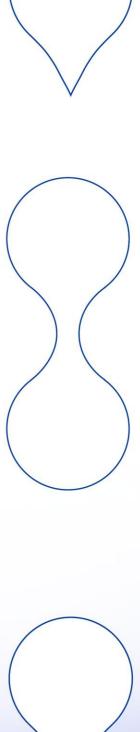
퓨릿

3Q FY2025 Business Result

25년 3분기 실적발표 자료 I 2025.11.17









Contents

Chapter 1. Earnings Release

Appendix

Disclaimer

회사는 본 자료에 서술된 경영실적의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며, 자료작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 갱신 관련 책임을 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고,이에 기재되거나 암시된 내용과 실제 결과 사이에는 중대한 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

이 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고 자료로 작성된 것으로, 당사 및 당사의 임직원들은 이 자료의 내용과 관련하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증도 제공하지 아니하며, 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

본 자료는 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.



Chapter 1.

Earnings Release

01. 경영성과(분기 실적)

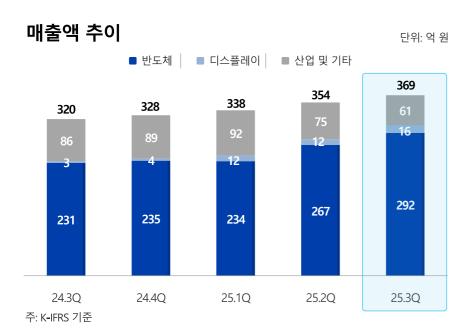




Chapter 1. Earnings Release

경영 성과(분기 실적)

전방산업의 수요 견인을 바탕으로 지속적인 성장세 유지



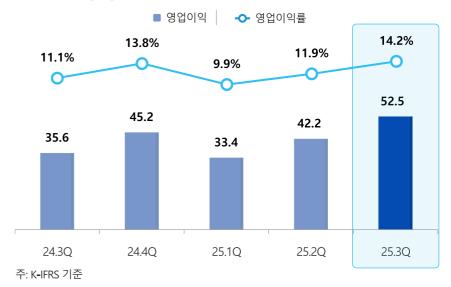
전년 동기 대비 매출 15.3% 증가

"반도체 시장 성장과 기술경쟁력 강화를 통해 매출 확대"

- AI 확산에 따른 메모리 반도체 생산 확대로, 주요 고객사 소재 사용량 증가
- 기술경쟁력을 기반으로 주요 합성제품의 시장점유율을 확대하며 매출성장 달성

영업이익(률) 추이





전년 동기 대비 영업이익 47.5% 증가

"생산 물량 확대와 수익성 중심의 운영 효율화로 영업이익 증가"

- 영업 경쟁력 강화로 생산량 확대하고 효율적 운영을 통해 단위당 고정비 절감
- 반도체 및 산업용 소재 등 다양한 산업분야의 연구개발을 통해 사업영역 확장 과 지속가능한 성장을 추구

purit

Appendix

- 01. 요약재무제표
- 02. 반도체 소재 국산화를 통해 고성장 시현
- 03. 제품 및 고객사
- 04. 주요 생산 인프라



요약재무제표



재무상태표				단위: 백만 원
구 분	2022	2023	2024	2025.3Q
유동자산	34,175	51,567	47,611	59,015
비유동자산	30,515	47,612	56,296	58,849
자산총계	64,690	99,179	103,907	117,864
유동부채	25,828	15,776	10,399	13,486
비유동부채	138	147	236	613
부채총계	25,966	15,923	10,635	14,099
자본금	6,894	8,385	8,385	8,595
자본잉여금	16,014	45,447	45,447	47,860
기타자본구성요소	850	2,402	1,754	233
이익잉여금	14,965	27,022	37,687	47,077
자본총계	38,723	83,256	93,273	103,765

주: K-IFRS 기준

소이	겜	l산서
$\overline{}$	i /7	

단위: 백만 원

구 분	2022	2023	2024	2025.3Q 누적
매출액	137,373	120,459	122,537	106,197
매출원가	115,462	98,808	97,994	84,369
매출총이익	21,911	21,651	24,543	21,828
판매비와관리비	7,628	8,813	10,584	9,020
영업이익	14,283	12,838	13,959	12,808
기타손익	(18)	20	(487)	558
금융손익	(258)	(83)	824	401
법인세차감전이익	14,007	12,775	14,296	13,767
법인세비용	2,452	687	2,474	2,338
당기순이익	11,555	12,088	11,822	11,429

주: K-IFRS 기준



반도체 소재 국산화를 통해 고성장 시현



15년 반도체급 소재 생산을 시작으로 빠르게 볼륨 및 이익 성장 궤도 진입

반도체급 소재 개발 및 기술 축적

2010 회사 설립

2014 폐기물 종합 재활용업 허가 획득

2015 ISO9001, ISO14001 획득

반도체급 PGMEA 생산 및 공급 개시

2016 반도체급 PGME 생산 및 공급 개시

2017 공업용 EEP 국산화 성공, 합성 생산 및 공급 개시

2018 **반도체급 EEP 정제 시작**, ISO45001 획득

2010~2018

2019 제2공장 신설

2차전지 폐액 NBA 정제 사업 개시

2020 MLCC공정 케미컬 SBA재생 사업 공급 개시

반도체급 EEP 국산화 성공, 합성 생산 및 공급 개시

반도체급 소재 국산화 및 선제적인 CAPA 증설 → 반도체 밸류체인 구축

제2공장 증설

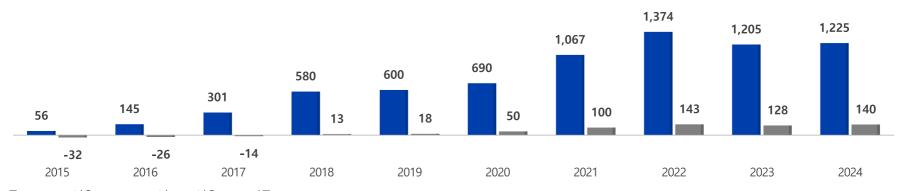
2021 반도체급 EL 국산화 성공, 합성 생산 및 공급 개시

2022 <u>반도체 케미컬 폐액 재활용 SR 공급 개시</u>

2023 코스닥 상장

2019~

매출액 추이 (단위: 억 원)



주: 2015~2019년은 K-GAAP, 2020년~2024년은 K-IFRS 기준

J 3 제품 및 고객사

글로벌 반도체 및 디스플레이 업체에 사용되는 신너의 원료 공급

산업별, 기술별 제품 및 주요 고객사 소개

반도체 및 디스플레이

● 반도체 포토공정 세정용 소재(신너)의 원료

반도체급 PGME

반도체급 EEP

반도체급 PGMEA

반도체급 EL

● **디스플레이 배향공정 세정용 소재**(신너)의 원료

LCD급 EL

산업용

▶ 자동차 코팅제, 고급 페인트, 도료, 화장품 등 다양한 산업에서 쓰이는 원료

산업용 EEP

SBA

MEOH(IND)

SR-200P



Appendix 주요 생산 인프라



고순도 반도체 케미컬부터 폐케미컬 재생품까지 다양한 산업분야의 제품 생산



제1공장 리사이클링 제품을 주력으로 생산



제2공장 반도체 및 디스플레이 제품을 주력으로 생산





IR 담당자 연락처 · 070-4492-2750